**ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА**

[1] Проектирование и производство РЭС. Дипломное проектирование: Учеб. пособие / А. П. Достанко [и др.]; Под общ. ред. А. П. Достанко. – Минск : БГУИР, 2006. – 220 с. <https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_111942.pdf>

[2] Технологические комплексы интегрированных процессов производства изделий электроники / А. П. Достанко [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 251 с.

[3] Технология изделий интегральной электроники : учеб. пособие / Л. П. Ануфриев [и др.]; под общ. ред. А. П. Достанко и Л. И. Гурского. – Минск : Амалфея, 2010. – 536 с. <https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_75815.pdf>

[4] Ланин, В. Л. Формирование токопроводящих контактных соединений в изделиях электроники / В. Л. Ланин, А. П. Достанко, Е. В. Телеш. – Минск : Изд. центр БГУ, 2007. – 574 с[. https://www.bsuir.by/m/12\_100229\_1\_75923.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cdostanko%5CDownloads%5C.%20https%3A%5Cwww.bsuir.by%5Cm%5C12_100229_1_75923.pdf)

[5] Технология радиоэлектронных устройств и автоматизация производства: Учебник / А. П. Достанко [и др.]; Под общ. ред. А. П. Достанко. – Минск : Выш. шк., 2002. – 415 с. <https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_75816.pdf>

[6] Пирогова, Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник / Е. В. Пирогова. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 560 с.

[7] Ненашев, А. П. Конструирование радиоэлектронных средств: Учебник / А. П. Ненашев. – М. : Высш. шк., 1990. – 432с.

[8] Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учебник / К. И. Билибин [и др.]. Под общ. ред. В. А. Шахнова. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 528 с. <http://baumanpress.ru/books/149/149.pdf>

[9] Технология поверхностного монтажа: Учеб. пособие / С. П. Кундас [и др.]. – Минск : «Армита – Маркетинг, Менеджмент», 2000. – 350 с.

[10] Елшанский, В.Б. Основы технологии поверхностного монтажа: Учеб. пособие / В.Б. Елшанский, Л.П. Елшанская.– Чернигов : Деснянская правда, 2007. – 232 с. [https://es.scribd.com/doc/59580097/Основы-SMT-v1-1](https://es.scribd.com/doc/59580097/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-SMT-v1-1)

[11] Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств: Учебник / Н. К. Юрков. – СПб. : Издательство «Лань» , 2014. – 480 с.

[12] Медведев, А. М. Сборка и монтаж электронных устройств / А. М. Медведев. – М. : Техносфера, 2007. – 256 с.

[13] Ланин, В. Л. Электромонтажные соединения в электронике: технология, оборудование, контроль качества/ В. Л. Ланин, В. А. Емельянов. – Минск : Интегралполиграф, 2013. – 406 с.

[14] Денисенко, В.В. Компьютерное управлением технологическим процессом, экспериментом, оборудованием / В.В. Денисенко.–М.: Горячая линия-Телеком, 2009.– 608 с.

[14] РД 107.460000.019-90 Установка поверхностно-монтируемых изделий на печатные платы. – М. : Госстандарт, 1990. – 42 с.

[15] СТП П-01-2013. Дипломные проекты (работы): общие требования. – Введ. 2014. – Минск : БГУИР, 2013. – 171 с.

[16] Элинформ. Информационный портал по технологиям производства электроники [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [www.elinform.ru](file:///C%3A%5CUsers%5Cdostanko%5CDownloads%5Cwww.elinform.ru)